

(주)진우테크 Demo 장비를 특별한 가격에 구입할 수 있는 **2021년 마지막 기회**

판 매 장 비

절단기-Wheel



PowerCut10x™

고속 절단기

- 초강력 탁상형 절단기
- 측면 구멍을 이용하여 형봉과 같은 긴 시편 절단 가능



Cut300X

자동 고속 절단기

- X, Y, Z축 자동 절단 가능
- 사용자 요구에 따라 적용
- 실시간 이동 속도 제어



TechCut5™

고속 정밀 절단기

- Y축 시편 자동 이송장치
- X축 정밀 이동 가능

절단기-Wire / Band



Murg-24C

Diamond Wire Saw

- 소형/대형 시편 정밀 절단



Cut D 180

Diamond Wire Saw

- 소형/대형 시편 절단 가능
- X축 Slice 가능



Cut B MTI 300

Diamond Band Saw

- 절단 부위 소모 최소화
- 맞춤형 지그 제작 가능
- 모든 재료 절단 가능



K-100 Band Saw

Diamond Band Saw

- 소형 시편 절단
- 쉽고 빠르게 절단 가능
- 재료에 따른 밴드 선택 가능



WELL3500

Diamond Wire Saw

- 위치 조절 테이블 장착
- 미세 조정 마이크로미터 장착
(X축 정밀 이동 가능)



WELL4500

Diamond Wire Saw

- 소형/대형 시편 절단 가능
- 건/습식 절단 가능



Cut-D 203

Diamond Wire Saw

- 소형/대형 시편 절단 가능
- 각도 조절 및 기울기 가능
- Slice 가능



CS-203

Diamond Wire Saw

- 각도 및 위치 조절 가능
- 안전 Cover

마운팅 프레스



MolHM30

수동핫마운팅장비

- 최대 300도까지 가열 가능
- 작동이 용이
- 경제적인 가격



TechPress3™

마운팅 프레스

- 두개의 마운팅 동시에 가능
- 데이터 베이스 장착 중
(수동 입력, 원터치 프로그램)
- 내충격, 내부식, 내열 커버 사용



Mol-H2

핫마운팅 장비

- 듀얼 실린더로 시간 절약
- 터치 스크린 적용
- 10개의 프로그램 저장 가능

자동 연마기



MetPrep3™-PH4

폴리싱 장비

- 최대 4개 동시 가공 가능
- 하중방식, 회전속도 등
25 단계 프로그램 저장 가능



MetPrep4™-PH6

폴리싱 장비

- 최대 6개 동시 가공 가능
- 하중방식, 회전속도 등
25 단계 프로그램 저장 가능



DualPrep3™-PH4

폴리싱 장비

- 두개의 Platen
- 최대 4개 동시 가공 가능
- 하중방식, 회전속도 등
25단계 프로그램 저장 가능



AD5™

자동 연마액 공급 장치

- 공급량 조절 가능
- ALLIED와 타사 폴리싱 장비
에 사용 가능한 독립 장비

정밀 연마기 및 악세사리



MultiPrep™ 8"

정밀 폴리싱 장비

- SEM/TEM/AFM 시편 제작 가능
- 실시간 연마상태 확인 가능
- 각도 조절 가능



Micro TCF

정밀 두께 조절 지그

- 마운팅을 하지 않는 시편
- 두께 조절이 필요한 시편
- 수동 연마에도 사용 가능



Pol-V 300

진동 연마

- 다량 시편 자동 정밀 연마 가능
- 수평 진동 방식 추가
- 진동 주파수 자동 조절



Pol-V 300

진동 연마

- 다량 시편 자동 정밀 연마 가능
- 진동 주파수 자동 조절
- 프로그램 저장 기능 추가

분석장비



실체 현미경

Olympus SZ61

- 0.67x -4.5x 배율 적용
- 왜곡 현상없이 관찰 가능



비커스 경도기

MITUTOYO HM-101

- 아날로그 타입의 경도계
- 98.07~9807mN
- 마이크로 미터 최소 눈금: 10 μ m



자세한 자료 및 견적서가 필요하신 분은 문의 주시면 친절히 대응해 드리도록 하겠습니다.

☎ 031-777-1277

